中国芯片产品贸易月度监测报告

（2026 年 1-10 月）

数字经济实验室
DIGITAL ECONOMY LABORATORY

对外经济贸易大学 数字经济实验室

2026 年 11 月 23 日

一、贸易总体情况

2026 年 10 月，中国**芯片产品**[1]进出口 1070.9 亿美元，同比变化 96.4%。其中，出口 396.5 亿美元，同比变化 137.3%；进口 674.5 亿美元，同比变化 78.4%；当月净出口-278.0 亿美元。2026 年 1-10 月，中国芯片产品累计进出口 9089.1 亿美元，同比变化 79.7%。其中，累计出口 3415.8 亿美元，同比变化 110.8%；累计进口 5673.2 亿美元，同比变化 65.0%；累计净出口-2257.4 亿美元。

表 1：2026 年 10 月中国芯片产品进出口概况（亿美元）

	10 月当月		1 至 10 月累计	
	绝对值	同比变化（%）	绝对值	同比变化（%）
进出口总额	1070.9	96.4	9089.1	79.7
出口额	396.5	137.3	3415.8	110.8
进口额	674.5	78.4	5673.2	65.0
净出口额（亿美元）	-278.0	-67.0	-2257.4	-439.5

数据来源：中国海关总署，下文同。

注：净出口额同比变化为绝对额数据，即 2026 年 10 月（或 1-10 月）的净出口额减去 2025 年 10 月（或 1-10 月）的净出口额。

二、产品结构情况

（一）芯片产品出口结构

2026 年 10 月，中国芯片产品出口额排名前三的产品为存储器、处理器及控制器和其它集成电路，分别出口 301.6 亿美元、54.9 亿美元和 34.1 亿美元，分别占芯片产品贸易出口总额的 76.1%、13.9%和

[1] 本报告中芯片产品分类及对应的 HS 编码为：存储器（854232）、处理器及控制器（854231）、其他集成电路（854239）、放大器（854233）、集成电路的零件（854290）。

8.6%，同比增速分别为 276.0%、1.5%和 16.1%。

2026 年 1-10 月，中国芯片产品出口额排名前三的产品为存储器、处理器及控制器和其它集成电路，分别出口 2462.3 亿美元、561.7 亿美元和 342.6 亿美元，分别占芯片产品贸易出口总额的 72.1%、16.4%和 10.0%，同比增速分别为 240.7%、-0.8%和 16.6%。

表 2：2026 年 10 月中国芯片产品分产品出口额情况（亿美元）

	10 月当月			1 至 10 月累计		
产品	绝对值	份额[1]（%）	同比变化（%）	绝对值	份额（%）	同比变化（%）
存储器	301.6	76.1	276.0	2462.3	72.1	240.7
处理器及控制器	54.9	13.9	1.5	561.7	16.4	-0.8
其它集成电路	34.1	8.6	16.1	342.6	10.0	16.6
放大器	5.3	1.3	79.4	44.1	1.3	34.3
集成电路的零件	0.5	0.1	31.9	5.1	0.2	23.1

注：份额为该类产品贸易额占全部芯片产品贸易额比重，下文同。

（二）芯片产品进口结构

2026 年 10 月，中国芯片产品进口额排名前三的产品为存储器、处理器及控制器和其它集成电路，分别进口 368.5 亿美元、203.3 亿美元和 88.8 亿美元，分别占芯片产品贸易进口总额的 54.6%、30.1%和 13.2%，同比增速分别为 253.7%、14.2%和 3.6%。

2026 年 1-10 月，中国芯片产品进口额排名前三的产品为存储器、处理器及控制器和其它集成电路，分别进口 2925.1 亿美元、1786.0 亿美元和 853.3 亿美元，分别占芯片产品贸易进口总额的 51.6%、31.5%和 15.0%，同比增速分别为 233.5%、5.7%和 10.3%。

表 3：2026 年 10 月中国芯片产品分产品进口额情况（亿美元）

	10 月当月			1 至 10 月累计		
产品	绝对值	份额（%）	同比变化（%）	绝对值	份额（%）	同比变化（%）
存储器	368.5	54.6	253.7	2925.1	51.6	233.5
处理器及控制器	203.3	30.1	14.2	1786.0	31.5	5.7
其它集成电路	88.8	13.2	3.6	853.3	15.0	10.3
放大器	12.9	1.9	36.2	100.8	1.8	11.7
集成电路的零件	0.9	0.1	49.1	8.0	0.1	18.3

三、区域分布及变化情况

（一）出口区域及变化

2026 年 10 月，从出口金额看，中国芯片产品前三大出口贸易伙伴为中国香港、越南和韩国，出口分别为 127.1 亿美元、67.9 亿美元和 52.3 亿美元，分别占芯片产品贸易出口总额的 32.1%、17.1%和 13.2%，同比增速分别为 71.5%、208.3%和 211.2%。

2026 年 1-10 月，从出口金额看，中国芯片产品前三大出口贸易伙伴为中国香港、越南和韩国，出口分别为 1392.1 亿美元、518.7 亿美元和 395.0 亿美元，分别占芯片产品贸易出口总额的 40.8%、15.2%和 11.6%，同比增速分别为 105.1%、139.9%和 114.2%。

表 4：2026 年 10 月中国芯片产品前十大出口目的地（亿美元）

10 月当月				1 至 10 月累计			
区域	绝对值	份额（%）	同比变化（%）	区域	绝对值	份额（%）	同比变化（%）
重点区域							
东盟	151.5	38.2	273.0	东盟	1036.1	30.3	159.4
欧盟	3.6	0.9	60.3	欧盟	33.3	1.0	40.8
排名前 10 地区							
中国香港	127.1	32.1	71.5	中国香港	1392.1	40.8	105.1
越南	67.9	17.1	208.3	越南	518.7	15.2	139.9
韩国	52.3	13.2	211.2	韩国	395.0	11.6	114.2
中国台湾	39.1	9.9	89.7	中国台湾	331.3	9.7	72.4
马来西亚	30.5	7.7	232.1	马来西亚	241.2	7.1	182.6
菲律宾	29.4	7.4	853.6	印度	127.9	3.7	67.1
新加坡	16.2	4.1	359.1	菲律宾	121.6	3.6	427.7
印度	14.1	3.6	126.8	新加坡	100.6	2.9	154.6
泰国	6.9	1.7	191.3	泰国	46.7	1.4	75.7
日本	3.0	0.7	46.6	日本	32.2	0.9	42.5

注：排名前 10 地区按照出口额大小由上（最大）向下（最小）排列。

（二）进口区域分布及变化

2026 年 10 月，从进口金额看，中国芯片产品前三大进口贸易伙伴为韩国、中国台湾和日本，进口分别为 238.6 亿美元、206.2 亿美元和 55.4 亿美元，分别占芯片产品贸易进口总额的 35.4%、30.6%和 8.2%，同比增速分别为 181.0%、44.6%和 83.8%。

2026 年 1-10 月，从进口金额看，中国芯片产品前三大进口贸易伙伴为韩国、中国台湾和日本，进口分别为 1797.8 亿美元、1742.8 亿

美元和 479.9 亿美元，分别占芯片产品贸易进口总额的 31.7%、30.7%和 8.5%，同比增速分别为 142.2%、40.8%和 119.2%。

表 5：2026 年 10 月中国芯片产品前十大进口来源地（亿美元）

10 月当月				1 至 10 月累计			
区域	绝对值	份额（%）	同比变化（%）	区域	绝对值	份额（%）	同比变化（%）
重点区域							
东盟	16.1	2.4	-7.0	东盟	182.4	3.2	-37.2
欧盟	21.5	3.2	28.8	欧盟	215.1	3.8	66.8
排名前 10 地区							
韩国	238.6	35.4	181.0	韩国	1797.8	31.7	142.2
中国台湾	206.2	30.6	44.6	中国台湾	1742.8	30.7	40.8
日本	55.4	8.2	83.8	日本	479.9	8.5	119.2
美国	42.7	6.3	37.3	美国	396.5	7.0	79.0
新加坡	14.3	2.1	28.1	新加坡	156.4	2.8	93.8
爱尔兰	8.0	1.2	23.8	以色列	97.3	1.7	-4.2
以色列	7.9	1.2	-24.2	爱尔兰	85.9	1.5	25.2
德国	7.1	1.1	25.0	德国	66.1	1.2	95.2
法国	3.3	0.5	41.1	法国	34.1	0.6	192.9
意大利	1.6	0.2	51.0	马来西亚	20.4	0.4	-81.1

注：排名前 10 地区按照进口额大小由上（最大）向下（最小）排列。

四、分省变化情况

（一）出口变化

2026 年 10 月，中国前三大芯片产品出口省/直辖市（下文简称

“省市”）为江苏、陕西和广东，出口分别为 139.1 亿美元、74.5 亿美元和 60.0 亿美元，同比增速分别为 243.6%、307.6%和 43.8%。

2026 年 1-10 月，中国前三大芯片产品出口省市为江苏、广东和陕西，出口分别为 996.9 亿美元、692.5 亿美元和 579.9 亿美元，同比增速分别为 174.2%、63.3%和 271.6%。

表 6：2026 年 10 月中国芯片产品分省出口情况（亿美元）

10 月当月				1 至 10 月累计			
省市	出口	所占份额（%）	同比变化（%）	省市	出口	所占份额（%）	同比变化（%）
江苏	139.1	35.1	243.6	江苏	996.9	29.2	174.2
陕西	74.5	18.8	307.6	广东	692.5	20.3	63.3
广东	60.0	15.1	43.8	陕西	579.9	17.0	271.6
上海	30.3	7.6	30.9	上海	299.5	8.8	28.6
重庆	26.5	6.7	250.5	重庆	204.9	6.0	216.2
安徽	17.2	4.3	364.6	安徽	140.8	4.1	337.6
湖北	12.3	3.1	283.3	四川	139.4	4.1	2.4
四川	12.3	3.1	13.1	湖北	121.6	3.6	307.3
北京	7.9	2.0	123.5	北京	77.5	2.3	151.1
河南	3.5	0.9	2758.0	山东	41.1	1.2	-25.2

注：表中省市按照出口额大小由上（最大）向下（最小）排列，受限于版面仅汇报出口额排名前 10 省市的情况。

（二）进口变化

2026 年 10 月，中国前三大芯片产品进口省/直辖市（下文简称“省市”）为广东、江苏和上海，进口分别为 249.7 亿美元、203.9 亿美元和 50.1 亿美元，同比增速分别为 58.9%、182.3%和 58.9%。

2026 年 1-10 月，中国前三大芯片产品进口省市为广东、江苏和上海，进口分别为 2344.1 亿美元、1449.6 亿美元和 417.2 亿美元，同比增速分别为 60.0%、140.9%和 34.3%。

表 7：2026 年 10 月中国芯片产品分省进口情况（亿美元）

10 月当月				1 至 10 月累计			
省市	进口	所占份额（%）	同比变化（%）	省市	进口	所占份额（%）	同比变化（%）
广东	249.7	37.0	58.9	广东	2344.1	41.3	60.0
江苏	203.9	30.2	182.3	江苏	1449.6	25.6	140.9
上海	50.1	7.4	58.9	上海	417.2	7.4	34.3
河南	32.7	4.8	138.7	四川	310.6	5.5	20.8
陕西	32.3	4.8	256.8	陕西	203.6	3.6	165.9
四川	30.1	4.5	31.2	河南	172.6	3.0	95.7
重庆	12.6	1.9	6.5	重庆	146.1	2.6	11.8
山东	9.9	1.5	-28.1	山东	113.2	2.0	1.4
北京	9.7	1.4	-30.7	北京	98.5	1.7	10.4
湖北	9.2	1.4	46.9	湖北	95.0	1.7	93.7

注：表中省市按照进口额大小由上（最大）向下（最小）排列，受限于版面仅汇报进口额排名前 10 省市的情况。